

2019年6月20日

## 組織変更および役員・執行職の担当変更について

株式会社デンソー(本社:愛知県刈谷市、社長:有馬 浩二)は、2019年7月1日付で以下のとおり組織変更および経営役員・執行職の担当変更を行います。

デンソーは、100年に一度といわれる激動の時代を自ら切り開き、モビリティ社会に新たな価値を提供するための変革の道筋として2025年長期構想を策定しています。その実現に向けて改革をさらに加速し、大変革期に勝ち抜くための組織基盤を強化することを狙いとして、この度の組織変更を実施します。

### 1.組織変更

#### (1) センサ&セミコンダクタ事業グループの新設

センサーと半導体事業の全社横串機能としての活動強化を目的とし、電子システム事業グループ内のセンサ&セミコンダクタ事業部を事業グループ化し、センサ&セミコンダクタ事業グループとする。さらに、センサーと半導体それぞれの事業における戦略立案と意思決定スピードを加速させるため、グループ内にセンサ事業部とセミコンダクタ事業部を設立する。

#### (2) モビリティエレクトロニクス事業グループの新設

CASEの進展に対応するため、電子・ソフトウェア開発機能の集約によるスピードと競争力の一層の強化を狙い、電子事業グループのECU、基盤技術開発機能をモビリティシステム事業グループと統合し、新たにモビリティエレクトロニクス事業グループを設立する。

### 2.経営役員の担当変更

氏名	新担当	旧担当
伊奈 博之	<u>センサ&amp;セミコンダクタ事業グループ</u> 、東京支社	電子システム事業グループ、東京支社
山崎 康彦	生産革新センター、 <u>センサ&amp;セミコンダクタ事業グループ製造担当</u>	生産革新センター、電子システム事業グループ製造担当
武内 裕嗣	<u>モビリティエレクトロニクス事業グループ</u>	モビリティシステム事業グループ

計 3名

### 3.執行職の担当変更

氏名	新担当	旧担当
林 新之助	<u>モビリティエレクトロニクス事業グループ(副)</u> 、モビリティシステム統括部、電子基盤技術統括部、デンソークリエイティブ、コネクティッドシステム開発室	電子システム事業グループ(副)、モビリティシステム統括部、電子基盤技術統括部、デンソークリエイティブ、コネクティッドシステム開発室

計 1名

以上

◇本件に関するお問い合わせ先

株式会社デンソー 広報・渉外部 塩澤、奥山 TEL0566-55-9733、9752(共用)